

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2026-036

陕西源杰半导体科技股份有限公司

关于调整 2026 年度授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 10 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整 2026 年度授信的议案》。具体情况如下：

一、已授信情况概述

公司分别于 2026 年 2 月 9 日、2026 年 3 月 2 日召开了第三届董事会第二十六次会议及 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》，同意公司 2026 年度向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过 20 亿元（含）人民币（或等值外币）的授信额度。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-004）。

二、本次调整授信的情况

为满足公司及全资子公司固定资产投资、日常生产经营需要，本次将原授信调整为公司及全资子公司拟向境内外金融机构（包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过 60 亿元（含）人民币（或等值外币）的授信额度。授信额度期限为自股东会审议批准之日起 12 个月。在授信期和授信额度内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、固定资产等中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务（具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准）。

为解决以上境内外授信额度所需担保事宜，公司及全资子公司可使用自有的土地使用权、固定资产、在建工程等资产提供抵押担保。公司及全资子公司可以

根据资金需求情况分批次向金融机构申请，具体融资额度等相关内容均以公司及全资子公司与金融机构所签订合同约定为准。

公司及全资子公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述境内外授信额度不等同于实际融资金额。公司及全资子公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。实际办理时以具体业务需求为准，最终发生额以实际签署的合同为准。

在上述金融机构境内外授信额度内，提请授权公司法定代表人或相关人员签署一切境内外授信相关的法律文件，同时提请授权公司财务负责人协助具体落实上述境内外授信的相关手续。本次向金融机构申请授信事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日